

智慧電子人才應用發展推動計畫

109 年度中長期養成班入選班級

◎正取班級

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹ (元)
1	中華大學學校財團法人 中華大學	中華大學先進製程積體電路佈局工程師人才養成班(一)	1,000,000
2	中華大學學校財團法人 中華大學	中華大學先進製程積體電路佈局工程師人才養成班(二)	1,000,000
3	中華行動數位科技有限公司	中華行動數位 ARM 智慧物聯網人才養成班	800,000
4	中華行動數位科技有限公司	中華行動數位嵌入式 AI 應用人才養成班	800,000
5	艾錫科技有限公司	生醫訊號處理工程師人才養成班	700,000
6	財團法人自強工業基金會	自強積體電路佈局人才養成班	1,000,000
7	國立台灣科技大學	臺科晶片佈局人才養成班	600,000
8	國立高雄大學	高雄大學智能化半導體封裝製程人才養成班	700,000
9	義守大學	義守智慧製造車用電子 IC 封裝人才養成班	500,000
10	雷蒙德管理顧問有限公司	雷蒙德製程整合工程師人才養成班	700,000

◎備取班級²

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費(元)
1	艾錫科技有限公司	AI 與深度學習應用人才養成班	600,000
2	艾錫科技有限公司	嵌入式 AIoT 系統開發工程師養成班	1,500,000
3	艾錫科技有限公司	智慧製造系統整合工程師養成班	700,000

¹ 政府經費以每班 20 人估計，實際執行金額依符合結訓認列學員人數撥付。

² 備取班級將視整體開班狀況及經費運用情形，由計畫辦公室另行通知開班單位遞補開班及招生。